

(290)

## 溶融ニッケルの珪素脱酸

東北大学工学部

○石井不二夫

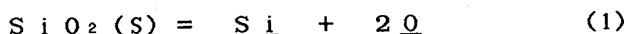
萬谷 志郎

緒言：Ni系合金はバーマロイのように電子・磁性材料として従来より使用されているが、近年、電子産業が高い成長を続けるなかで、電子部品の主要材料としてその需要が急増している。他方、同合金は耐熱・耐食材料として優れた特性を示し、航空機用タービン、熱交換器材等には不可欠の材料である。しかしながら、Ni合金の製造ではC, O, N, Sなど微量不純物元素の除去、殊に酸素の除去は重要であるが、Niに関する基礎的研究は少なく、熱力学的資料は不足している。

著者らは先にNi合金の窒素溶解度について報告<sup>1)</sup>したが、本研究は溶融Niの脱酸に関する研究として珪素を取り上げ、SiO<sub>2</sub>飽和における珪素-酸素の平衡関係を明らかにすることを目的としたものである。

実験方法：装置は前報<sup>2)</sup>に使用したものと同一であり、ArとH<sub>2</sub>は市販のポンベガスを精製して100～120ml/min使用した。電解Ni約120gと少量のNiOを入れた石英るつぼを石英保護るつぼに入れて反応管内に設置し、Arを導入して溶解する。試料溶解後、所定の温度に保持してから、内径約3mmの石英管で脱酸剤添加前の分析試料を採取する。その後、直ちに珪素(99.99mass%)を添加し、所定の時間ごとに溶解試料を約10g採取し、水中急冷した。平衡時間は15minで十分であることを確認したので、溶解時間は30, 60, 90minとして、1773, 1823, 1873および1923Kでそれぞれ平衡を測定した。採取した試料中の酸素定量にはアルゴン送気電量測定装置、また珪素定量にはICP装置(ICAP-500)を用いた。

結果と考察：珪素による溶融Niの脱酸反応式は(1)式で示され、その平衡定数Kは(2)式で表される。



$$K = a_{Si} \cdot a_O^2 / a_{SiO_2} \quad (2)$$

ここで活量a<sub>Si</sub>, a<sub>O</sub>は珪素と酸素の濃度をmass%でそれぞれ表し、活量の基準を無限希薄溶液にとり、活量a<sub>SiO<sub>2</sub></sub>は固体SiO<sub>2</sub>に基準をとった。本研究ではa<sub>SiO<sub>2</sub></sub>=1とすれば(2)式は(3)式となり、珪素による脱酸の濃度積K'は(4)式で表される。

$$K = a_{Si} \cdot a_O^2 \\ = f_{Si} [mass \% Si] \cdot f_O^2 [mass \% O]^2 \quad (3)$$

$$K' = [mass \% Si] \cdot [mass \% O]^2 \quad (4)$$

測定結果よりlogK'と珪素濃度の関係をFig. 1に示す。直線の勾配に温度依存性がないものとして各直線は(5)式で表され、標準偏差は $\alpha = \pm 0.084$ 以下であった。

$$\log K' = \log K - 0.06 [mass \% Si] \quad (5)$$

またFig. 1より得られたlogKと1/Tの関係をFig. 2に従来の報告値と比較して示し、logKの温度式として次の結果を得た。

$$\log K = -15680 / T + 1.83 \quad (6)$$

参考文献：1) C.K.Kim, A.McLean, F.Ishii and S.Ban-ya: I & SM(1986, Oct) p.43/49

2) 石井, 井口, 萬谷: 鉄と鋼, 69(1983) p.913/920

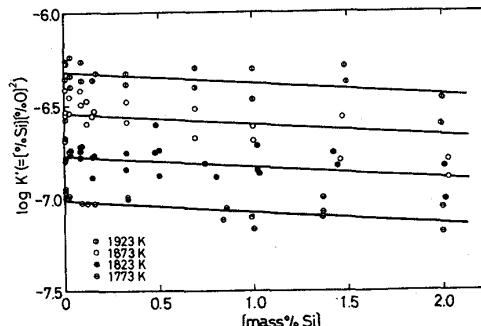


Fig. 1. Effect of silicon on log K'.

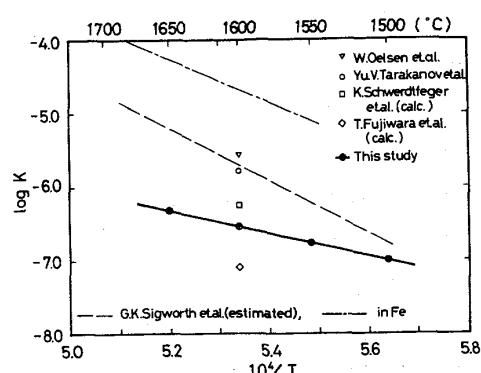


Fig. 2. Temperature dependence of log K.